考虑量子化效应的 MOSFET 阈值电压解析模型*

代月花† 陈军宁 柯导明 孙家讹

(安徽大学电子科学与技术学院,合肥 230039) (2004年6月1日收到2004年7月19日收到修改稿)

根据改进后的三角势阱场近似,并考虑量子化效应,提出了一种基于物理的阈值电压解析模型,给出了 MOSFET 的阈值电压解析表达式,并与经典理论和数值模拟结果进行了比较.

关键词:量子效应,阈值电压,反型层,表面势 PACC: 73400, 7320A, 7300

1.引 言

现代超大规模集成电路中器件尺寸越来越 小11 在高的掺杂浓度和强的纵向电场的影响下沟 道内的电子输运特性就会发生改变 ,在平行于 Si-SiO, 界面的平面内仍遵循经典的运动规律,而在垂 直 Si-SiO, 界面的方向上出现了量子化效应, 电子运 动既要服从麦克斯韦方程又要服从薛定谔方程 因 此电子在沟道中的分布明显不同于经典情况 从而 导致了阈值电压和栅电容发生变化. 虽然,目前有 一些考虑量子效应的阈值电压的表达式 但它们基 于数值解的,计算时间开销太大,不便于电路模拟. 本文根据改进后的三角势阱近似 给出了阈值电压 的解析表达式。

2. 模型描述

2.1. 势阱的优化

三角势阱近似可以求解薛定谔方程的解析解, 不仅大大简化了数学计算,节省了极其耗时的编程 运算 而且通过三角势阱近似可以得出基于物理的 解析结果 物理概念清晰 便于电路模拟工作者直接 使用. 另一方面,三角势阱近似也有局限性,它能较 准确的描述耗尽和弱反型时的特性 对强反型情况 的描述则偏差较大^[2]. 但是,由于p型半导体硅的

功函数 W_s 随掺杂浓度增大而越来越大 ,如果栅用 金属(如 Al),其功函数为 W_m,根据文献[3],W_s > W_m 在 $_{\rm p}$ 型半导体硅的表面形成一个负的空间电荷 区 其中电场方向由表面指向体内, V₂ > 0. 现规定 垂直 Si-SiO, 界面指向 S_i 体内的方向为 z 轴正向 ,且 取 Si-SiO₂ 界面处为 z = 0. 故对三角势阱作如下 改进

$$V(z) = V_{\rm S} - Fz, \quad z \ge 0,$$

$$V(z) - \infty, \quad z < 0.$$
 (1)

式中 F 为表面恒定电场 , V_s 为 z=0 处的表面电势 , 表示对三角势阱所作的修正, K z 指沿 z 向的电势 分布. 由耗尽近似[4]我们很容易得到表面恒定电场 与表面势 V_s 的关系为 $F = \sqrt{qN_sV_s/2\varepsilon_s\varepsilon_0}$. 将这种 新的近似代入一维薛定谔方程可得到反型层中电子 允许占据的能级 E_n 及对应的波函数 $\zeta_n(z)$ 分别为

$$E_{n} = \frac{(q\hbar F)^{2/3}}{(2m_{z}^{*})^{1/3}}S_{n} - qV_{s} , \qquad (2)$$

$$\zeta_{n}(z) = C_{n}A \{ (z - E_{n}/qF) \}$$

$$z) = C_n A \{ z - E_n / qF \}$$

 $- V_s/F \left(2m_z^* qF/\hbar^2 \right)^{1/3} \right\}, \quad (3)$

式中 S_n 的值根据 AIRY 函数表⁵可以得到 , C_n 为归 一化常数,

$$C_n = \frac{(2m_z^* qF/\hbar^2)^{/6}}{A'(S_n)}.$$

从(2)式可见,由于量子效应,能带变成了一系列分 离的能级 E_0 , E_1 , E_2 ,通常电子占据最低能级 E₀ 的概率高达 90% 以上^[6],所以我们采用了第一能

^{*} 国家自然科学基金(批准号 150276042)和安徽省自然科学基金(批准号 101044104)资助的课题.

[†]E-mail :daiyuehua2000@yahoo.com.cn

级近似处理.

2.2. 反型层电子的空间分布

对于电子是服从费米分布还是玻尔兹曼分布, 我们作如下考虑:当衬底掺杂浓度高到一定程度就 会发生简并现象,此时电子服从费米分布函数. 室 温时掺磷的 n 型硅简并发生在 $N_{\rm D} = 2.3 \times 10^{20} \, {\rm cm}^{-3}$, 而掺硼的 p 型硅 $N_{\rm A} = 9.5 \times 10^{19} \, {\rm cm}^{-3}$ 发生简并^[3]. 由于所用的模型衬底掺杂浓度 $N_{\rm A}$ 低于 1 × 10¹⁹ cm⁻³,为简单起见,采用了玻尔兹曼分布,文献 7 池 说明了玻尔兹曼分布代替费米分布所产生的误差是 极小的.

设平行于 Si-SiO₂ 界面方向的电子有效质量为 $m_{//}^* = m_y^* = m_x^*$,则反型层第一能级 E_0 上的电子 数为

$$N_{0} = \int_{E_{0}+E_{c}}^{\infty} g(E) f_{B}(E) dE$$

= $\int_{E_{0}+E_{c}}^{\infty} \frac{m_{//}}{\pi \hbar^{2}} \times \exp\left(\frac{E_{F}-E}{K_{0}T}\right) dE$
= $\frac{K_{0}T \times m_{//}^{*}}{\pi \hbar^{2}} \exp\left[\frac{E_{F}-(E_{0}+E_{C})}{K_{0}T}\right]$, (4)

对第一能级 E_0 电子在 z 处出现的概率为 $|\zeta_0(z)|^2$. 所以 反型层中电子密度空间分布为

$$n(z) = N_0 \times |\zeta_0(z)|^2$$

= $\frac{K_0 T \times m_{//}^*}{\pi \hbar^2} \times \frac{(2m_z^* qF/\hbar^2)^{1/3}}{[A'(-S_0)]^2}$
 $\times \exp\left[\frac{E_F - (E_0 + E_C)}{K_0 T}\right] A^2(r), (5)$

其中

$$r = \left(z - \frac{E_0 + qV_{\rm S}}{qF}\right) \times \left(\frac{2m_z^* qF}{\hbar^2}\right)^{1/3}.$$

2.3. 对应于强反型时的表面势

所用模型仍采用经典的阈值电压定义,即当反 型层中最大电子密度等于体内多子空穴密度时,所 对应的栅压为阈值电压。则由(5)式可知,对应于某 个确定的表面势,由 AIRY函数可得到一个 $n_{ma(Y_{c})}$ 为

$$n_{\max} = \frac{K_0 T \times m_{//}}{2\pi \hbar^2} \times \frac{(2m_z^* qF/\hbar^2)^{1/3}}{[A'(-S_0)]^2} \\ \times \exp\left[\frac{E_F - (E_0 + E_C)}{K_0 T}\right] A_{\max}^2 , \quad (6)$$

式中 Amax, A' 分别表示 AIRY 函数的最大值及其导

数 ,令
$$n_{\text{max}}$$
等于体内多子空穴密度 $P_{\text{PO}} \approx N_{\text{A}}$ 则有

$$DV_{\rm S}^{1/6} \cdot \exp(BV_{\rm S} - CV_{\rm S}^{1/3}) = N_{\rm A}$$
, (7)
其中

$$D = \frac{K_0 T \times m_{//}^*}{\pi \hbar^2} \times \frac{A_{\text{max}}^2}{[A'(-S_0)]^2} \times \left[\frac{2m_z^*(qN_A)^{1/2}}{(2\varepsilon_{\text{Si}}\varepsilon_0)^{1/2}\hbar^2}\right]^{1/3} \times \exp\left(\frac{E_F - E_C}{K_0 T}\right) ,$$

$$B = \frac{q}{K_0 T} ,$$

$$C = \frac{qS_0}{K_0 T} \times \left(\frac{N_A \hbar^2}{4\varepsilon_{\text{Si}}\varepsilon_0 m_z^*}\right)^{1/3} .$$

若取 $V_{\rm s}^{1/6} \approx (2V_B)^{1/6}$ 则(7)式就可转化成下列形式,

$$V_{\rm s} - \frac{C}{B} V_{\rm s}^{1/3} - \frac{1}{B} \ln \frac{N_{\rm A}}{D \times (2V_{\rm B})^{1/6}} = 0$$
, (8)

这是一个一元三次方程,其 V_s 有唯一实数解,且称 其解为 V_{sr},其表达式为

$$V_{\rm ST} = (\alpha + \beta)^3 , \qquad (9)$$

其中

$$\alpha = \left[-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3} \right]^{1/3} ,$$

$$\beta = \left[-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3} \right]^{1/3} ,$$

$$p = -\frac{C}{B} ,$$

$$q = -\frac{1}{B} \ln \frac{N_A}{D(2V_B)^{1/6}} .$$

式(9) 是对经典结果 $V_{sr} = 2V_{B}$ 的修正,通过这个修 正后的 V_{sr} ,我们可以求出反型层中电子分布的峰 值偏离 Si-SiO₂ 界面的距离 z_0 ,它与表面势的关系为

 $z_0 = (S_0 - 1 \sum 2m_z^* qF(V_{ST})/\hbar^2]^{-1/3}$. (10)

2.4. 阈值电压的解析表达式

加在栅上的电压 V_。值为

 $V_{g} = V_{FB} + V_{S} + Q_{S}/C_{ox}$, (11) 式中 Q_{s} 的是空间电荷区的总电量,包括反型层 Q_{inv} 和耗尽层 Q_{del} 两部分.其中反型层中的电荷计算如下:

$$\begin{aligned} Q_{\rm inv} &= 0.99 \times q \int_{0}^{+\infty} n(z) dz \\ &= 0.99 \times \frac{qK_0 Tm_{//}^* n_i^2}{\pi \hbar^2 N_{\rm A} N_{\rm C}} \\ &\times \exp\left[\frac{q}{K_0 T} V_{\rm S} - \frac{qS_0}{K_0 T} \left(\frac{N_{\rm A} \hbar^2 V_{\rm S}}{4\epsilon_{\rm Si} \epsilon_0 m_z^*}\right)^{1/3}\right] , (12) \end{aligned}$$

10

6

0

-2

0.6

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

 $\log Q_{\rm s}/{\rm C} \cdot {\rm m}^{-2}$

(a) 8

而耗尽层电荷为

$$Q_{\rm dep} = q N_A \omega_d$$
$$= \sqrt{2q \varepsilon_{\rm Si} \varepsilon_0 V_{\rm S} N_A} \,. \tag{13}$$

空间电荷区的总电量 Q_{s} 满足下式,

$$Q_{\rm s}(V_{\rm S}) = Q_{\rm inv}(V_{\rm S}) + Q_{\rm dep}(V_{\rm S})$$

$$= 0.99 \times \frac{qK_0 Tm_{//}^* n_{\rm i}^2}{\pi \hbar^2 N_{\rm A} N_{\rm C}}$$

$$\times \exp\left[\frac{q}{K_0 T} V_{\rm S} - \frac{qS_0}{K_0 T} \left(\frac{N_{\rm A} \hbar^2 V_{\rm S}}{4\varepsilon_{\rm Si} \varepsilon_0 m_z^*}\right)^{1/3}\right]$$

$$+ \sqrt{2q\varepsilon_{\rm Si} \varepsilon_0 V_{\rm S} N_{\rm A}}. \qquad (14)$$

由阈值电压的定义可知 (14) 式中的表面电势 Vs 取值 Vst时所对应的栅压 V。为阈值电压,记为 V. 其表达式为

$$V_{\rm th} = V_{\rm FB} + V_{\rm ST} + \frac{Q_{\rm s}(V_{\rm ST})}{C_{\rm ox}}$$

$$= V_{\rm FB} + V_{\rm ST} + 0.99 \times \frac{qK_0 Tm_{//}^* n_{\rm i}^2}{\pi \hbar^2 N_{\rm A} N_{\rm C} C_{\rm ox}}$$

$$\times \exp\left[\frac{q}{K_0 T} V_{\rm ST} - \frac{qS_0}{K_0 T} \left(\frac{N_{\rm A} \hbar^2 V_{\rm ST}}{4\epsilon_{\rm Si} \epsilon_0 m_z^*}\right)^{1/3}\right]$$

$$+ \sqrt{2q} \epsilon_{\rm Si} \epsilon_0 V_{\rm ST} N_{\rm A} / C_{\rm ox}. \qquad (15)$$

3. 计算结果分析

图 1(a)和(b)给出了由(14)式而得到的考虑量 子效应的表面电荷 Q_s 与表面电势 V_s 以及与衬底 的掺杂浓度 $N_{\rm A}$ 的关系曲线 ,图 1(a)同时也给出了 经典处理的表面电荷 $Q_{s}(Q_{s} = \sqrt{2q\epsilon_{si}\epsilon_{0}V_{s}N_{A}})$ 与表 面电势 V_s的关系曲线 图 1(c)考虑量子效应的表 面电荷 Q_{sr}利用(9)式后得到的,它和经典情况下的 Q_{st}分别由(16)和(17)式确定.

$$Q_{\text{STQ}}(V_{\text{ST}}) = Q_{\text{inv}}(V_{\text{ST}}) + Q_{\text{dep}}(V_{\text{ST}})$$

$$= 0.99 \times \frac{qK_0 Tm_{//}^* n_i^2}{\pi \hbar^2 N_A N_C}$$

$$\times \exp\left[\frac{q}{K_0 T} V_{\text{ST}} - \frac{qS_0}{K_0 T} \left(\frac{N_A \hbar^2 V_{\text{ST}}}{4\epsilon_{\text{Si}} \epsilon_0 m_z^*}\right)^{1/3}\right]$$

$$+ \sqrt{2q\epsilon_{\text{Si}} \epsilon_0 V_{\text{ST}} N_A}, \qquad (16)$$

$$Q_{\text{STC}} = \sqrt{2q\epsilon_{\text{Si}} \epsilon_0 (2V_B) N_A}. \qquad (17)$$

我们来分析图 1. 从图 1(a)和图 1(b)中都可看 到 Q。随 V。有一个" 突变 " 这个" 突变 "是对应于阈 值电压时的情况,即表明强反型开始形成."突变" 对应的横坐标 $V_{\rm s}$ 称为 $V_{\rm sr}$,它与经典情况下 $2V_{\rm B}$ 数



值并不相等. 另外,从图 1(a)还可见,掺杂浓度不 同 ,与" 突变"对应的 V_{sr}也不一样. 正如图 2(a)所 示,掺杂浓度越高,考虑量子效应的V_{st}和经典的 $2V_{\rm B}$ 都随之变大. 但是 $V_{\rm ST}$ 由(9)式得出, $2V_{\rm B}$ = $2 rac{K_0 T}{q} \ln rac{N_A}{n_i}$,因而 $V_{
m ST}$ 和 $2V_{
m B}$ 随掺杂浓度变化的幅 度不一样.同时,在图1(c)中两种Q_{st}偏离主要是

对应强反型时的表面电荷与掺杂浓度的关系

由于计算公式以及表面电势 V_{sr}和 2V_B 的不同造成

的 图 χ b)给出了对应于阈值电压时的表面势 $V_{\rm ST}$ 与经典的 $2V_{\rm B}$ 在不同掺杂浓度下的差值.

由于考虑量子效应的 V_{st}和经典的 2V_B的不一 致,导致了对应于阈值电压时的表面电荷 Q_{st}的不 同,再结合阈值电压的表达式(15),我们计算了不同



图 2 (a) 量子的 V_{ST} 和经典的 2 V_B 与掺杂浓度的关系 (b) 不同 掺杂下对应于阈值电压时的表面势差值



掺杂浓度下考虑了量子效应的阈值电压和经典的阈 值电压的具体值以及不同氧化层厚度下,阈值电压 的增量随衬底掺杂浓度的变化,分别如图 3(a)和 (b)所示,其中 $V_{\rm FB} = -1V$.可见,掺杂浓度越高, $V_{\rm h}$ 就越大,量子的 $V_{\rm h}$ 和经典的 $V_{\rm h}$ 的差值也在随之增 大.也就是说,量子化效应导致了阈值电压的增加.



图 3 (a)不同掺杂浓度下量子的阈值电压和经典的阈值电压的 具体值 (b)不同氧化层厚度下,阈值电压的增量随衬底掺杂浓 度的变化



图 4 (a)本文模型的阈值电压的偏移量(t_{α} = 1.6nm (b)文献 8)中阈值电压的偏移量(t_{α} = 1.6nm 标有" uniform '的曲线)

4. 结 论

的阈值电压的增量与数值模拟^[8]的结果比较,我们 的阈值电压模型是新型并有相当精度的.

通过计算分析,当 tox = 1.6nm 时将该模型得出

- [1] (2001) The International Technology Roadmap for Semiconductors.
- [2] Hareland S A and Krishnamurthy S 1996 IEEE Trans. Electron Devices 43 90
- [3] [刘恩科 等 半导体物理学(第四版)(国际工业出版社)]
- [4] Mattieu , Physique des Dispositifs a Semiconducter , third edition
- [5] Abramowitz M and Stegun L A 1965 Handbook of mathematical functions (New York : Dover Publications) pp446 – 478
- [6] Yang N, Henson W K, Hauser J R and Wortman J J 1999 IEEE Trans. Electron Devices 46 1464
- [7] Ma Y T, Liu L T, Tian L L and Li Z J 2002 Electron Devices Meeting p 126 – 129
- [8] Li Y M, Tang T W and Wang X L 2002 IEEE Trans. Electron Devices 1 238

An analytical model of MOSFET threshold voltage with considiring the quantum effects *

Dai Yue-Hua Chen Jun-Ning Ke Dao-Ming Sun Jia-E

(Institute of Electronic Science and Technology, Anhui University, Hefei 230039, China) (Received 1 June 2004; revised manuscript received 19 July 2004)

Abstract

Based on the improved approximation of modified triangular potential well, a physical-based model of MOSFETs threshold voltage is presented, as well as its analytical formulation. The new model takes quantum effects into account for future generation MOS devices and integration circuits. The calculated results by using the new model agree with the simulation results very well.

Keywords: quantum effects , threshold voltage , inversion layer , surface potential **PACC**: 7340Q , 7320A , 7300

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60276042) and by the Natural Science Foundation of Anhui Province, China (Grant No.01044104).